

◇成蹊大学 理工学部 助教公募（材料力学研究室）◇

募集人員：助教 1名

所 属：成蹊大学 理工学部 理工学科（機械システム分野）

専門分野：材料力学、材料工学、塑性加工学のいずれか、または関連する分野

教育担当：機械工学分野の基礎的な科目および実験科目（通年で週1から2コマ程度）

応募資格：

- (1) 博士の学位を有すること（着任時において取得見込みを含む）
- (2) 専門分野に知識と経験を有し、教育・研究に熱意を持って取り組める方
- (3) 大学運営に関連する諸業務に積極的に取り組める方

勤務形態：常勤・任期あり3年間（試用期間なし） ※1回に限り2年間の契約更新の可能性あり

待 遇：成蹊大学の規定による

公募締切：2022年5月31日（火）必着

着任時期：2022年9月1日

提出書類：

- (1) 履歴書（氏名、連絡先、学歴、職歴、学会及び社会における活動等、写真を貼付）
- (2) 研究業績等のリスト（学術論文（査読の有無を区別）、招待講演、国際会議論文（査読の有無を区別）、著書等、受賞、競争的資金獲得状況、その他特記すべき事項）
- (3) 主要論文の別刷り（コピー可、3編以内）
- (4) これまでの研究概要（任意形式でA4版、2ページ程度）
- (5) 教育歴のある方はその概要
- (6) 今後の研究計画と教育に対する抱負（任意形式でA4版、1ページ程度）
- (7) 応募者について所見を得られる方2名の氏名と連絡先

※書類に不備がある場合には選考から除外されることがあります。応募書類は返却いたしません。応募者の情報管理は適切に行います。

書類送付先：〒180-8633 東京都武蔵野市吉祥寺北町3-3-1

成蹊大学 理工学部 理工学科（機械システム分野） 教授 酒井 孝

※封書に「理工学科助教（機械システム分野）応募書類在中」と朱書きし簡易書留で上記の宛先まで送付してください。

問い合わせ先：同上 教授 酒井 孝

TEL：0422-37-3712（直通）、Email：sakai(at)st.seikei.ac.jp

（注：(at)を@に変えてください・メールでの連絡が望ましい）

選考方法：書類選考および面接を行います。

※書類選考通過者には6月上旬頃までに面接のご案内をする予定です。（面接に際しての旅費交通費、宿泊費等は自己負担となりますので御了承ください。新型コロナウイルス蔓延の状況によってはオンライン面接の可能性もあります。）

その他：研究室サイト：t.ly/0YzB